



高温剛性(300℃以上)

【従来材料】

金属、他熱可塑性樹脂（PEEK、非熱可塑性PI）

【問題点】

金属：金属ゴミ（液晶パネルへのコンタミ）

樹脂：高温剛性（300℃以上）、低コスト化（射出成形）


【要求特性】

液晶パネルへのコンタミ、高温剛性（300℃以上）

オーラム®での優位性

- ・ 高温剛性（300℃以上）
- ・ 低発塵性
- ・ 低コスト（射出成形）

射出成形により高温環境下で使用可能（300℃以上）

 推奨銘柄：JCN6230（成形品 結晶化）